

Specifiche tecniche

Modulo DRAM

Tipo RAM	DDR3
Tipo DIMM	SO-DIMM
Velocità	1333
Latenza CAS	CL9
Capacità	2 GB
Rank	2Rx8
DRAM	256Mx8
Voltaggio	1.5V
Pin	0 pin
Altezza PCB	0 pollici

Ambiente per il corretto funzionamento

Temperatura operativa	0°C (32°F) ~ 85°C (185°F)
------------------------------	---------------------------